

(七) 113 年發明專利公告發證件數依國際專利三階分類排行 (前 20 名)

排名	國際專利分類 (三階)	分類內容簡述	件數
1	H01L	半導體裝置；其他類目不包括的電固體裝置	5,474
2	G06F	電子數位資料處理	2,188
3	A61K	醫用、牙科用或梳妝用之配製品	1,057
4	G06Q	電子商務	919
5	G02B	光學元件、系統或儀器	901
6	H05K	印刷電路；電氣設備之外殼或結構零部件；電氣元件組件之製造	830
7	G03F	圖紋面之照相製版工藝；其所用材料；其所用原版；其所專用設備	753
8	C23C	對金屬材料之鍍覆；用金屬材料對材料之鍍覆	650
9	H04N	影像通信	634
10	C07D	雜環化合物	623
11	H10B	電子儲存設備	620
12	H04W	無線通訊網路	605
13	C08G	用碳 - 碳不飽和鍵以外之反應而得的高分子化合物	603
14	G01N	借助於測定材料之化學或物理性質用以測試或分析材料	593
15	G11C	靜態儲存裝置	564
16	G01R	測量電變量；測量磁變量	550
17	C08L	高分子化合物之組合物	519
18	G02F	用於控制光之強度、顏色、相位、偏振或方向之器件或裝置	503
19	H01R	導電連接；連接裝置；集電器	501
20	G09G	對用靜態方法顯示可變資訊的指示裝置進行控制之裝置或電路	489

統計日期：114 年 1 月 11 日

註：1. 依專利公告發證案件數由大至小排序。

2. 詳細之國際專利分類內容描述請見國際專利分類第 2023.01 版。